



DIN Signal male connector



General information

Design	IEC 60603-2	types: B, C male
No. of contacts	max. 96	
Contact spacing	2,54mm	
Test voltage	1000V	
Contact resistance	max. 20mOhm	
Insulation resistance	min. 10 ¹² Ohm	
Working current	max. 2 A at 20°C (see derating diagram)	
Temperature range	-55°C ... +125°C	
Termination technology	solder pins	
Clearance & creepage distance	min. 1,2 mm	
Insertion and withdrawal force	64pol. max. 60N 96pol. max. 90N	
Mating cycles	acc. to performance level, see table below	
UL file	E102079	
RoHS - compliant	Yes	
Leadfree	Yes	
Hot plugging	No	

Insulator material

Material	PBT (thermoplastics, glass fiber reinforcement 30%)
Colour	RAL 7032 (grey)
UL classification	UL 94-V0
Material group acc. to IEC 60664-1	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NFF classification	I3, F4

Contact material

Contact material	Copper alloy
Plating termination zone	Sn over Ni
Plating contact zone	acc. to performance level, see table below

performance level	mating cycles		plating contact zone
	acc. to IEC 60603-2	complementary acc. to IEC 60603-2	
1	500		<i>Au over PdNi over Ni</i>
2	400		<i>Au over PdNi over Ni</i>
3	50		<i>Au over PdNi over Ni</i>
NM30 (S4)		500	min. 0,76µm (30pinch) noble metal (alloy) over Ni
Au1	500		Au over Ni
Au2	400		Au over Ni
Au30		500	min. 0,76µm (30pinch) Au over Ni
Au50		500	min. 1,27µm (50pinch) Au over Ni
Au70		500	min. 1,60µm (70pinch) Au over Ni
Au90		500	min. 2,00µm (90pinch) Au over Ni

Standard plating options highlighted in *italic*, other plating options are available on request.

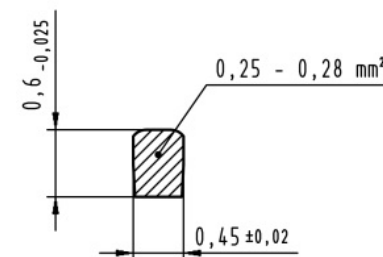
Soldering instructions

The connectors should be protected when being soldered in a dip, flow or film soldering bath. Otherwise, they might become contaminated as a result of soldering operations or deformed as a result of overheating.

(1) For prototypes and short runs protect the connectors with an industrial adhesive tape, e.g. Tesaband 4331 (www.tesa.de). Cover the underside of the connector moulding and the adjacent parts of the pcb as well as the open sides of the connector. This will prevent heat and gases of the soldering apparatus from damaging the connector. About 140 + 5 mm of the tape should suffice.

(2) For large series a jig is recommended. Its protective cover with a fast action mechanical locking device shields the connectors from gas and heat generated by the soldering apparatus. As an additional protection a foil can be used for covering the parts that should not be soldered.

Cross section of solder pins

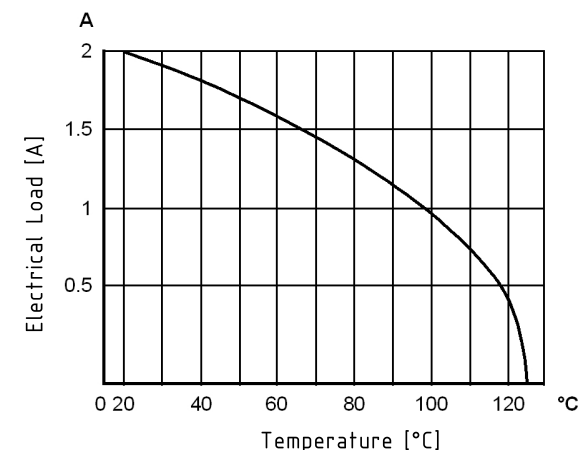


Derating diagram acc. to IEC 60512-5 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.

The current capacity curve is valid for continuous, non interrupted current loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given, without exceeding the maximum temperature.

Control and test procedures according to DIN IEC 60512-5



	All rights reserved Department EC PD - DE	All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1	Free size tol.		Ref.
							Sub.
	D-32339 Espelkamp	Created by STORCK		Inspected by LEHNERT	Standardisation HOFFMANN	Date 2018-06-08	State Final Release
		Title DIN Signal male connector		Doc-Key / ECM-Nr. 100580339/UGD/000/B 500000136087		Rev. B	Page 1/1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HARTING:

[09021327931](#) [09021642921](#) [09021647921](#) [09031962921](#) [09021326931](#) [09021646921](#) [09031642921](#)
[09031646921](#) [09031966921](#) [09033966921](#) [09023646921](#) [09036646921](#) [09021322931](#) [09036966921](#) [09036642921](#)
[09031967921](#) [09023326931](#) [09031647921](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9